

EG2011 芯片数据手册

MOS 管栅极驱动芯片

版本号	日期	描述
V1.0	2024 年 1 月 18 日	EG2011 数据手册初稿

目 录

1. 特性	1
2. 描述	1
3. 应用领域	1
4. 引脚	2
4.1 引脚定义	2
4.2 引脚描述	2
5. 结构框图	3
6. 典型应用电路	3
7. 电气特性	4
7.1 极限参数	4
7.2 典型参数	5
7.3 开关时间特性及死区时间波形图	6
8. 应用设计	6
8.1 VCC 端电源电压	6
8.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性	6
8.3 自举电路	7
9. 封装尺寸	9
9.1 SOP8 封装尺寸	9

EG2011 芯片数据手册 V1.0

1. 特性

- 高端悬浮自举电源设计，耐压可达 220V
- 适应 5V、3.3V 输入电压
- 最高频率支持 500KHZ
- 低端 VCC 欠压关断输出
- 输出电流能力 $IO+/- 1.0A/1.0A$
- 内建死区控制电路
- 自带闭锁功能，彻底杜绝上、下管输出同时导通
- HIN 输入通道高电平有效，控制高端 HO 输出
- LIN 输入通道高电平有效，控制低端 LO 输出
- 外围器件少
- 封装形式：SOP8
- 无铅无卤符合 ROHS 标准

2. 描述

EG2011 是一款高性价比的大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片，内部集成了逻辑信号输入处理电路、死区时控制电路、欠压关断电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路，专用于无刷电机控制器中的驱动电路。

EG2011 高端的工作电压可达 220V，低端 VCC 的电源电压范围宽 10V~20V，静态功耗大约 100uA。该芯片具有闭锁功能防止输出功率管同时导通，输入通道 HIN 内建了一个 250K 下拉电阻，LIN 内建了一个 250K 下拉电阻，在输入悬空时使上、下功率 MOS 管处于关闭状态，输出电流能力 $IO+/- 1.0/1.0A$ ，采用 SOP8 封装。

3. 应用领域

- 电动工具
- 移动电源高压快充开关电源
- 变频水泵控制器
- 电动车控制
- 无刷电机驱动器

4. 引脚

4.1 引脚定义

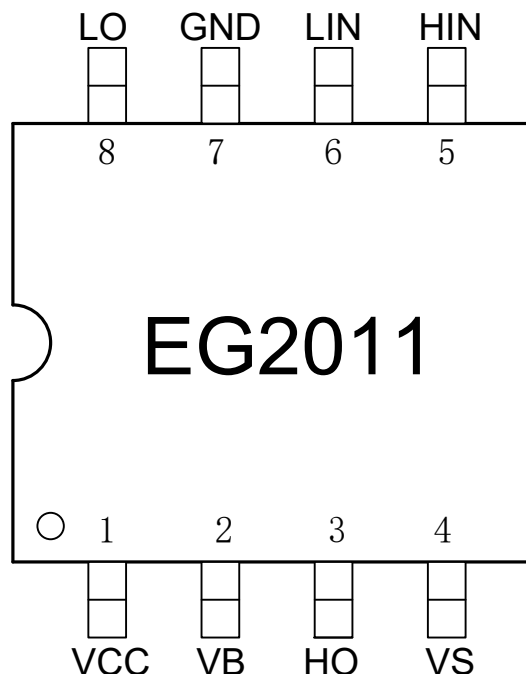


图 4-1. EG2011 管脚定义

4.2 引脚描述

引脚序号	引脚名称	I/O	描述
1	VCC	Power	芯片工作电源输入端, 电压范围 10V-20V, 外接一个高频旁路电容能降低芯片输入端的高频噪声
5	HIN	I	逻辑输入控制信号高电平有效, 控制高端功率 MOS 管的导通与截止 “0”是关闭功率 MOS 管 “1”是开启功率 MOS 管
6	LIN	I	逻辑输入控制信号高电平有效, 控制低端功率 MOS 管的导通与截止 “0”是关闭功率 MOS 管 “1”是开启功率 MOS 管
7	GND	GND	芯片的地端。
8	LO	O	输出控制低端 MOS 功率管的导通与截止
4	VS	O	高端悬浮地端
3	HO	O	输出控制高端 MOS 功率管的导通与截止
2	VB	Power	高端悬浮电源

5. 结构框图

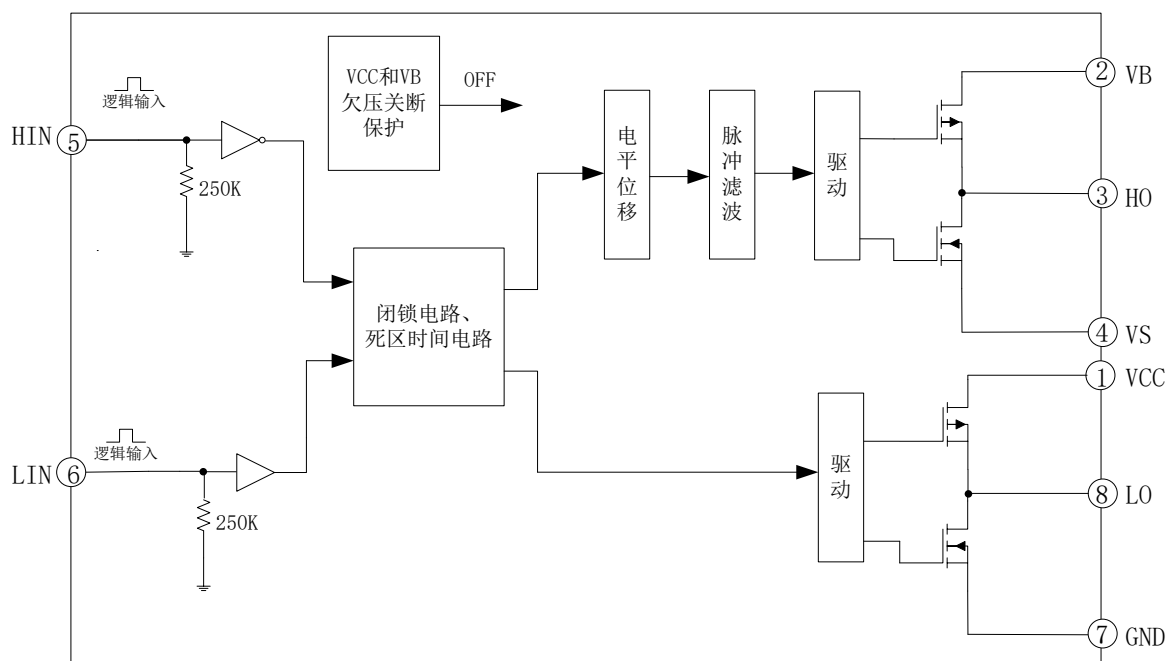


图 5-1. EG2011 内部电路图

6. 典型应用电路

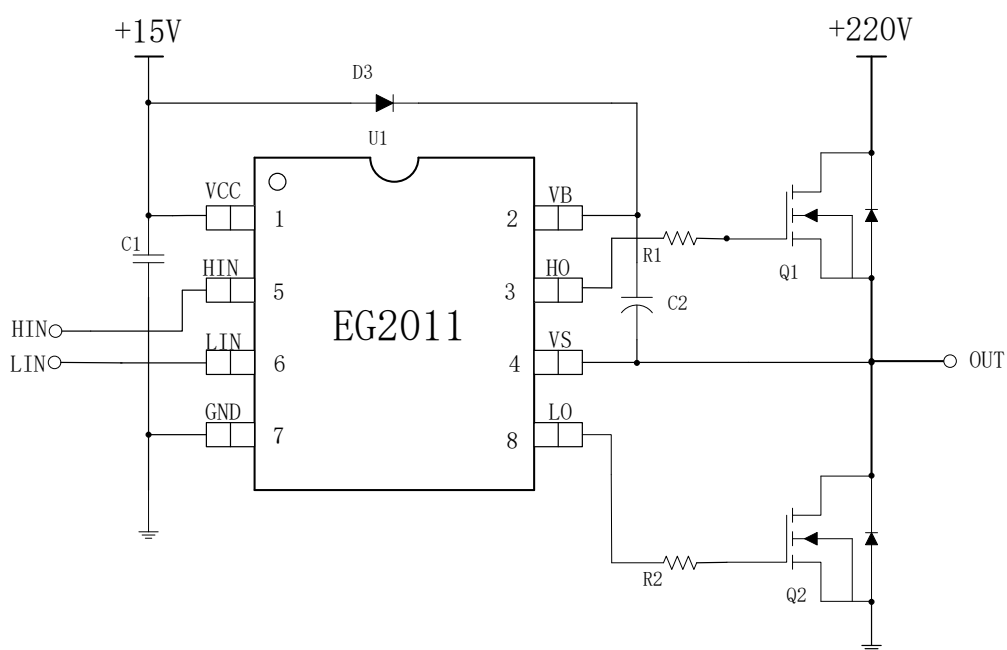


图 6-1. EG2011 典型应用电路图

7. 电气特性

7.1 极限参数

无另外说明，在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 条件下

符号	参数名称	测试条件	最小	最大	单位
VB	自举高端 VB 电源	-	-0.3	220	V
VS	高端悬浮地端	-	VB-25	VB+0.3	V
HO	高端输出	-	VS-0.3	VB+0.3	V
LO	低端输出	-	-0.3	VCC+0.3	V
VCC	电源	-	-0.3	25	V
HIN	高通道逻辑信号输入电平	-	-0.3	VCC+0.3	V
LIN	低通道逻辑信号输入电平	-	-0.3	VCC+0.3	V
TA	环境温度	-	-40	125	$^{\circ}\text{C}$
Tstr	储存温度	-	-55	150	$^{\circ}\text{C}$
TL	焊接温度	T=10S	-	300	$^{\circ}\text{C}$

注：超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。

7.2 典型参数

无另外说明, 在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC}=15\text{V}$, 负载电容 $C_L=1\text{nF}$ 条件下

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
电源	V_{CC}	-	10	15	20	V
静态电流	I_{CC}	输入悬空, $V_{CC}=15\text{V}$	-	100		μA
输入逻辑信号高 电位	$V_{in(H)}$	所有输入控制信号	2.5	-	-	V
输入逻辑信号低 电位	$V_{in(L)}$	所有输入控制信号	-0.3	0	1.5	V
输入逻辑信号高 电平的电流	$I_{in(H)}$	$V_{in}=5\text{V}$	-	-	20	μA
输入逻辑信号低 电平的电流	$I_{in(L)}$	$V_{in}=0\text{V}$	-20	-	-	μA
VCC 电源欠压关断特性						
VCC 开启电压	$V_{CC(on)}$	-	7.5	8.5	9.5	V
VCC 关断电压	$V_{CC(off)}$	-	7	8	9	V
VB 电源欠压关断特性						
VB 开启电压	$V_{B(on)}$	-	7.5	8.5	9.5	V
VB 关断电压	$V_{B(off)}$	-	7	8	9	V
低端输出 LO 开关时间特性						
开延时	T_{on}	见图 7-1	-	80	120	nS
关延时	T_{off}	见图 7-1	-	70	110	nS
上升时间	T_r	见图 7-1	-	30	60	nS
下降时间	T_f	见图 7-1	-	20	40	nS
高端输出 HO 开关时间特性						
开延时	T_{on}	见图 7-2	-	80	120	nS
关延时	T_{off}	见图 7-2	-	70	110	nS
上升时间	T_r	见图 7-2	-	30	60	nS
下降时间	T_f	见图 7-2	-	20	40	nS
IO 输出最大驱动能力						
IO 输出拉电流	I_{O+}	$V_o=0\text{V}, V_{in}=V_{IH}$ $PW \leq 10\mu\text{S}$	-	1.0	-	A
IO 输出灌电流	I_{O-}	$V_o=12\text{V}, V_{in}=V_{IL}$ $PW \leq 10\mu\text{S}$	-	1.0	-	A

7.3 开关时间特性及死区时间波形图

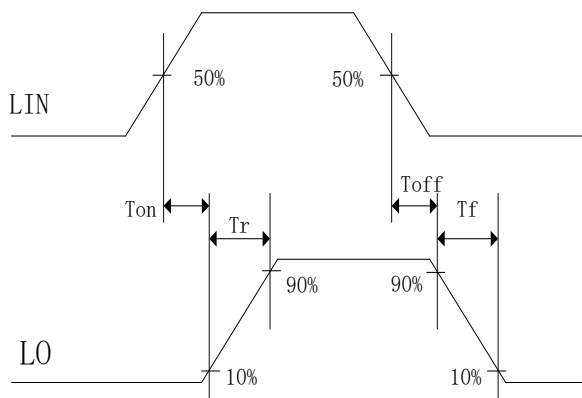
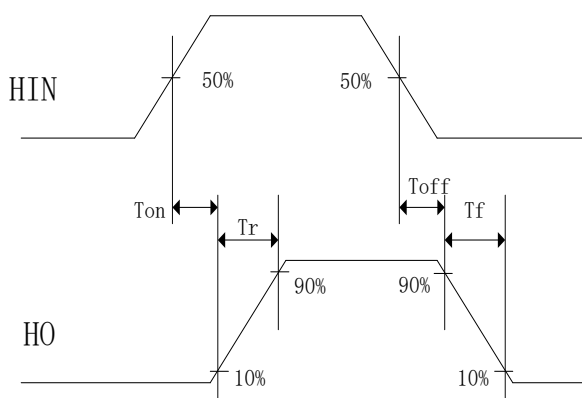


图 7-1. 低端输出 LO 开关时间波形图



7-2. 高端输出 HO 开关时间波形图

8. 应用设计

8.1 VCC 端电源电压

在考虑有足够的驱动电压去驱动 N 沟道功率 MOS 管，推荐电源 VCC 工作电压典型值为 10V-20V；EG2011 芯片的地跟 MCU 的地共地。

8.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性

EG2011 主要功能有逻辑信号输入处理、死区时间控制、电平转换功能、悬浮自举电源结构和上下桥图腾柱式输出。逻辑信号输入端高电平阈值为 2.5V 以上，低电平阈值为 1.5V 以下，要求逻辑信号的输出电流小，可以使 MCU 输出逻辑信号直接连接到 EG2011 的输入通道上。

高端上桥臂和低端下桥臂输出驱动器的最大灌入可达 1.0A 和最大输出电流可达 1.0A，高端上桥臂通道可以承受 220V 的电压，输入逻辑信号与输出控制信号之间的传导延时小，低端输出开通传导延时为 80nS、关断传导延时为 70nS，高端输出开通传导延时为 80nS、关断传导延时为 70nS。低端输出开通的上升时间为 30nS、关断的下降时间为 20nS，高端输出开通的上升时间为 30nS、关断的下降时间为 20nS。

输入信号和输出信号逻辑功能图如图 8-2:

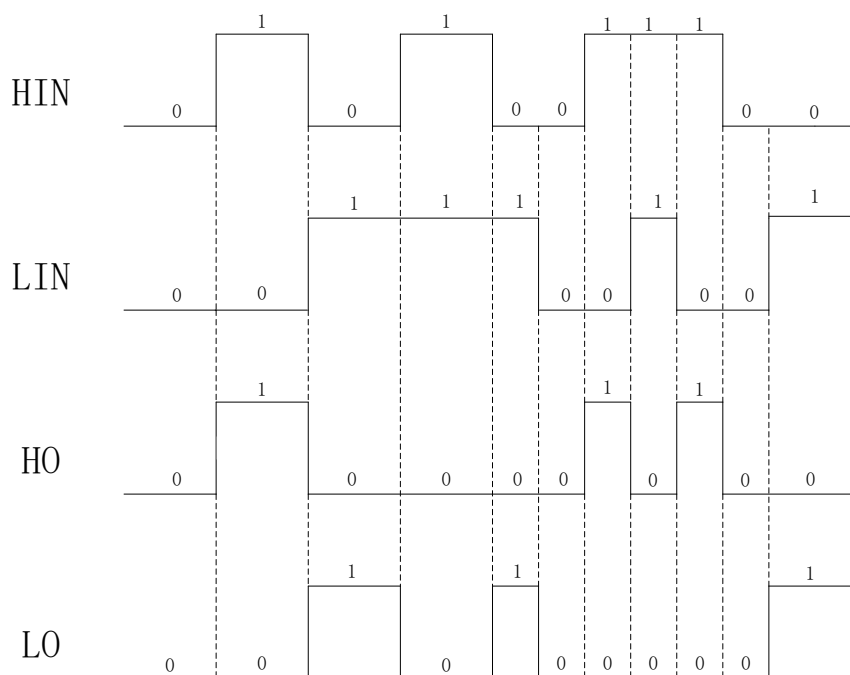


图8-2. 输入信号和输出信号逻辑功能图

输入信号和输出信号逻辑真值表：

输入		输出	
输入、输出逻辑			
HIN	LIN	HO	LO
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

从真值表可知，当输入逻辑信号 HIN 为“1”和 LIN 为“0”时，驱动器控制输出 HO 为“1”上管打开，LO 为“0”下管关断；当输入逻辑信号 HIN 为“0”和 LIN 为“1”时，驱动器控制输出 HO 为“0”上管关断，LO 为“1”下管打开；在输入逻辑信号 HIN 和 LIN 同时为“1”时，驱动器控制输出 HO、LO 为“0”将上、下功率管同时关断。HIN 和 LIN 同时为“0”时，驱动器控制输出 HO、LO 为“0”将上、下功率管同时关断，输入逻辑信号具有相互闭锁功能。

8.3 自举电路

EG2011 采用自举悬浮驱动电源结构大大简化了驱动电源设计，只用一路电源电压 VCC 即可完成高

端 N 沟道 MOS 管和低端 N 沟道 MOS 管两个功率开关器件的驱动，给实际应用带来极大的方便。EG2011 可以使用外接一个自举二极管如图 8-3 和一个自举电容自动完成自举升压功能，假定在下管开通、上管关断期间 C 自举电容已充到足够的电压 ($V_c=V_{CC}$)，当 HO 输出高电平时上管开通、下管关断时，VC 自举电容上的电压将等效一个电压源作为内部驱动器 VB 和 VS 的电源，完成高端 N 沟道 MOS 管的驱动。

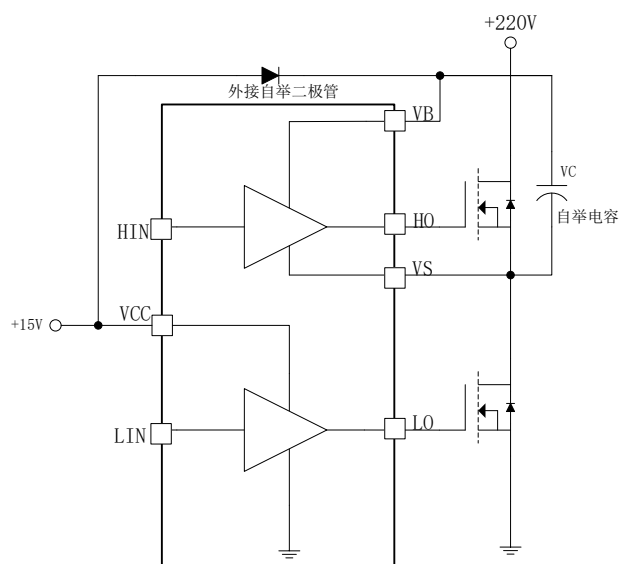


图 8-3. EG2011 自举电路结构

9. 封装尺寸

9.1 SOP8 封装尺寸

